未来社会創造事業 大規模プロジェクト型 年次報告書

令和元年度 研究開発年次報告書

令和元年度採択研究開発代表者

[研究開発代表者名:森 孝雄]

[国立研究開発法人物質・材料研究機構機能性材料研究拠点・グループリーダー]

[研究開発課題名:磁性を活用した革新的熱電材料・デバイスの開発]

実施期間 : 令和元年 11 月 1 日~令和 2 年 3 月 31 日

§1. 研究実施体制

- (1)「森」グループ(物質・材料研究機構)
 - ①研究開発代表者:森 孝雄 (物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点、グループリーダー)
 - ②研究項目
 - ・超高性能薄膜の磁性との相関解明
 - ・超高性能熱電薄膜の開発(n型制御、p型開発、作製条件制御)
 - ・磁性半導体熱電薄膜の開発
 - ・高性能磁性半導体バルク熱電材料の開発
 - ・高性能ナノ構造バルク熱電材料の開発
 - ・TD-TR による薄膜熱評価技術の開発
 - ・モジュールの作製へ向けた基礎プロセス開発
- (2)「バウアー」グループ(ウィーン工科大学)
 - ① 主たる共同研究者:エルンスト バウアー (ウィーン工科大学固体物理研究所、教授)
 - ②研究項目
 - ・超高性能熱電薄膜の開発(n型制御、p型開発、作製条件制御)
- (3)「小林」グループ(筑波大学)
 - ① 主たる共同研究者:小林 伸彦 (筑波大学数理物質系、教授)
 - ②研究項目
 - ・磁性イオンドーピングおよびナノ構造・薄膜増強効果による理論設計
- (4)「小形」グループ(東京大学)
- ① 主たる共同研究者:小形 正男 (東京大学大学院・理学系研究科、教授)
 - ②研究項目
 - ・磁性による熱電特性の増強に関する理論的な機構解明、マテリアルデザイン
- (5)「野村」グループ(東京大学生産技術研究所)
- ① 主たる共同研究者:野村 政宏 (東京大学生産技術研究所、准教授)
 - ②研究項目
 - ・フォノンの平均自由行程スペクトル測定および解析法の検討
 - ・平面型熱電変換デバイスの構造最適化シミュレーションの作成
- (6)「ゴルバーグ」グループ (物質・材料研究機構)
- ① 研究開発代表者:ゴルバーグ ドミトリ (物質・材料研究機構、グループリーダー)
 - ②研究項目

- ・熱電薄膜や熱電薄膜実デバイスに活用できる TEM 内熱評価技術の開発
- (7)「飯田」グループ(東京理科大学)
- ① 主たる共同研究者:飯田努 (東京理科大学基礎工学部、教授)
 - ②研究項目
 - ・熱源からの熱流量と導引最高温度を制御して熱発電モジュールに接合する熱交換・熱伝達機構技術
 - •IoT 用途 GaN スイッチング DC-DC コンバータを内装する熱発電モジュール基板構造開発
- (8) 「塩見」グループ(東京大学)
- ① 研究開発代表者:塩見 淳一郎 (東京大学大学院工学系研究科、教授)
 - ②研究項目
 - ・モジュールの冷却側の伝熱制御技術の開発
- (9) 「宮崎」グループ(九州工業大学)
- ① 研究開発代表者:宮崎 康次 (九州工業大学工学研究院、教授)
 - ②研究項目
 - •印刷技術の開発
 - ・混合材料の評価
- (10)「竹内」グループ(豊田工業大学)
- ① 研究開発代表者:竹内 恒博 (豊田工業大学大学院工学研究科、教授)
 - ②研究項目
 - ・熱電モジュールの新規デザイン
- (11)「李」グループ(産業技術総合研究所)
- ① 主たる共同研究者: 李 哲虎 (産業技術総合研究所 省エネルギー研究部門、研究グループ長)
 - ②研究項目
 - •バルク熱電モジュールの試作
 - ・熱電モジュールの評価

§ 2. 研究実施の概要

本課題では、パラマグノンドラグなどの磁性を活用した熱電増強新原理や薄膜効果を活用することにより、IoT動作電源実用化に資する熱電材料の原理実証・材料開発、および、産業プロセスに適したモジュール化やモジュールの要素技術の開発に取り組んでいる。

2019 年度に関しては、プロジェクトの立ち上げが行われ、下記のような研究進展が得られた。ホイスラー Fe2VAl 系の超高性能薄膜に関しては、ドーピング制御により、熱電的性質の温度依存性の変化に成功した。また、n型の対となる、p型材料の材料開発も着手され、初期的なp型特性の Fe2VAl 系の薄膜も得られた。その

他の磁性半導体熱電薄膜の開発も進み、室温における比較的高いパワーファクターを示す CuFeS₂ 系薄膜や CrSi₂ 系薄膜が得られた。磁性イオンドーピングやナノ構造制御により、関連バルク材料において熱電性能の増強も見出された。

パラマグノンドラグなどの理論的な解明に関しても 2 つのアプローチが実施された。磁性イオンドーピングによる電子・スピン状態計算、エネルギーバンド構造、状態密度計算、電子輸送特性、熱輸送計算、熱電性能の計算と解析に着手し実証した。一方で、磁性が関与したゼーベック係数の微視的理論に向けてハミルトニアンの検討、および比較対象として鉄ホイスラー系での特異な状態密度によるゼーベック係数が調べられた。熱電薄膜の評価技術の開発においても、TEM内の熱伝導プローブにおけるホルダー開発やTD-TRにおける相反性などが調べられた。

熱発電モジュールの要素技術に関しても、モジュールに接合する熱交換・熱伝達機構、および DC-DC コンバータを内装する熱発電モジュール基板構造の基本設計に用いる伝熱・熱電発電シミュレーション環境の構築を実施した。また、フレキシブルな塗布印刷型熱電材料モジュールの試作と課題の洗い出しが行われた。磁性の影響を調べるために、磁場中における熱電モジュールの発電性能を評価する装置の開発も進んだ。